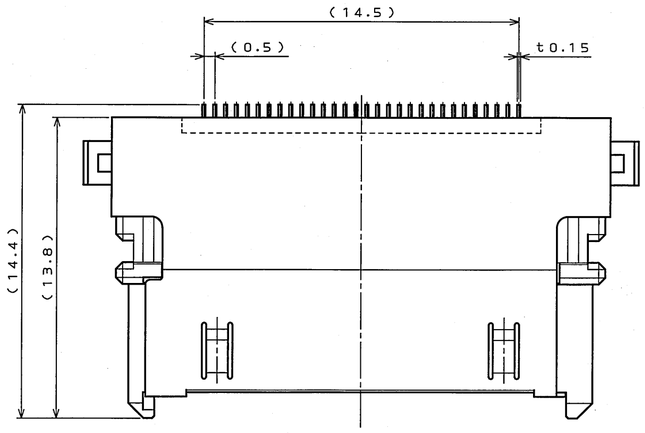
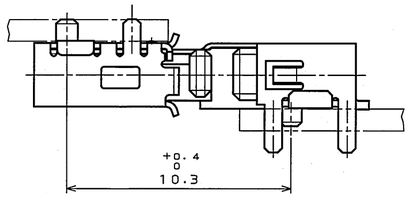
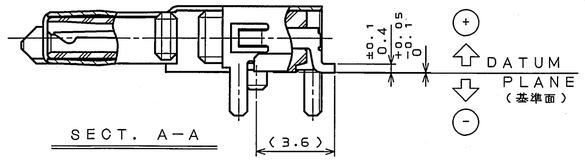
図面番号(DRAWING NO.) SJ100602

版数 REV.	年月日 DATE	DCN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.
2	1.Jul.2004	055417	ADDED NOTE4		Y.KUROKI		H.AMEMIYA
3	15.Mar.2005	056934	SHAPE CHANGE		Y.KUROKI		

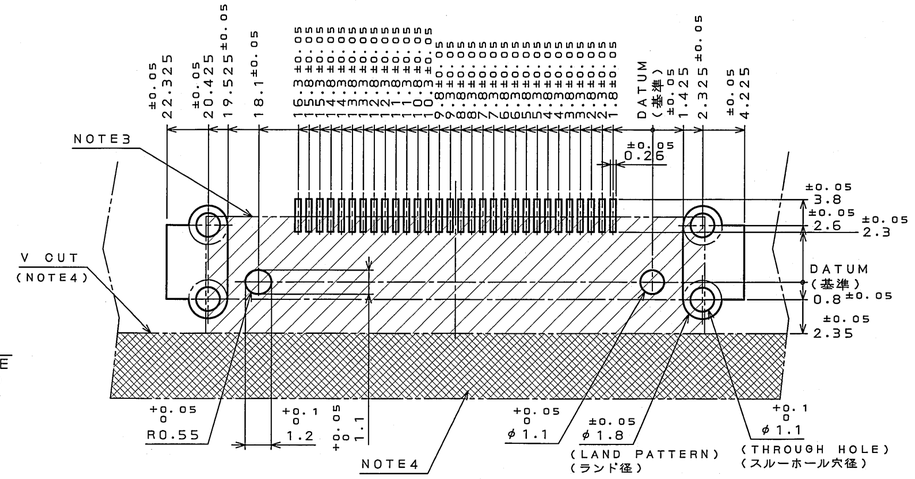




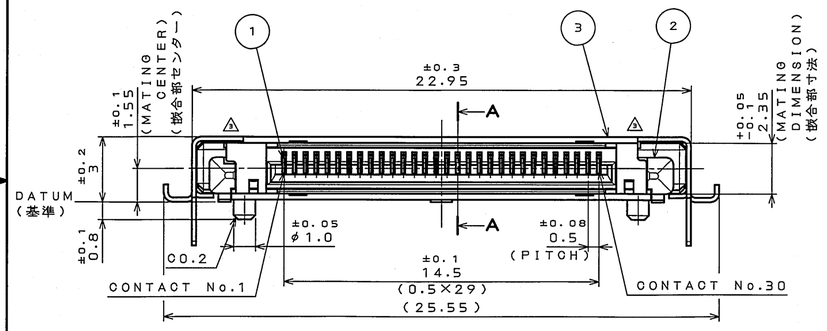
MATED CONDITION(REF.)
嵌合状態図(参考)

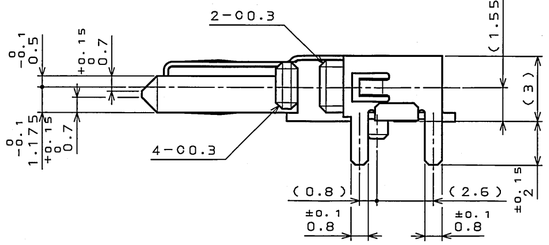


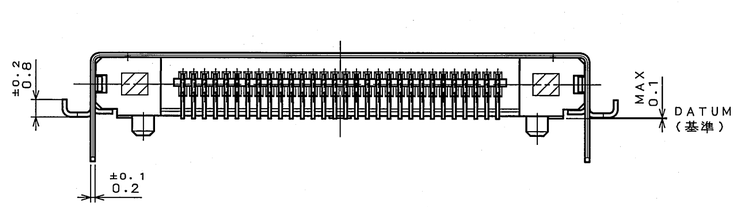
SECT. A-A

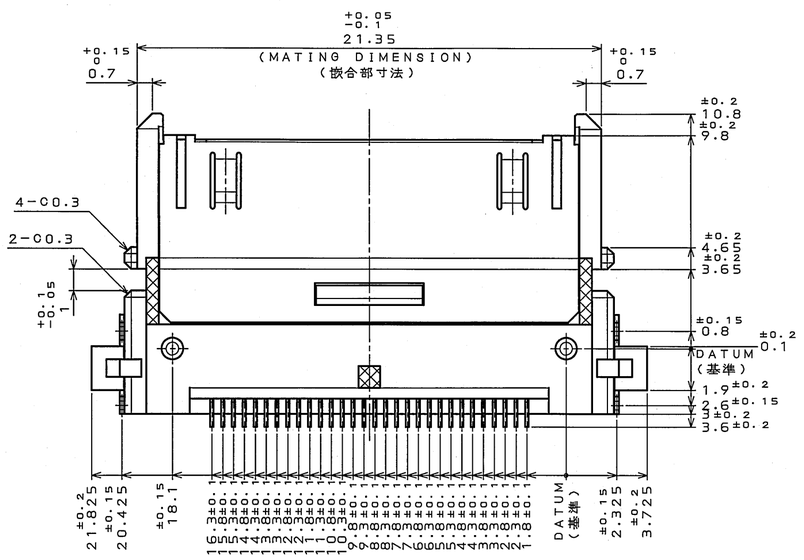


APPLICABLE P.C.B. DIMENSION(REF.)
適合基板寸法(参考)









NOTE1. ⊕ AND ⊖ DENOTE ARE DIPECTION OF SMT TOLERANCE TERMINAL DIMENSION IS 0 +0.05 −0.1, AND DEVIATION (DIMENSION BETWEEN MINUS VALUE & PLUS VALUE) SHALL BE 0.1 MAX.
2. LAND MARK BOTH SIDES OF P.C.B. HOLE IS THROUGH HOLE PLATED.
3. PLEASE NO PATTERNING IN SLANT AREA.
△4. USE JIG OR DISPOSABLE BACKUP BOARD FOR DATUM PLANE (3 AREA) RETENTION.

注1. SMT公差部のプラス、マイナスの方向を示す。端子寸法は "0 +0.05 −0.1 "であり、公差内におけるバラつき(1コネクタ内のMAX値とMIN値の差)は0.1以下とする。
2.ランドは基板の両側に設けること。また、スルーホールの穴はスルーホールメッキであること。
3.図に示す範囲をパターン禁止領域とする。
4.図に示す範囲は倒れ防止の捨て基板とする。図示の位置にVカットを入れ、リフロー後に折り取ること。

NO.	DESCRIPTION	QTY.	MATERIAL	FINISH	REMARKS
3	SHELL	1	STAINLESS STEEL	NICKEL PLATING THROUGH HOLE AREA:TIN PLATING	
2	INSULATOR	19	T NYLON	(BLACK)	UL94V-0
1	CONTACT	30	COPPER ALLOY	CONTACT AREA:GOLD OVER NICKEL SMT AREA:GOLD FLASH OVER NICKEL	GOLD:0.1μm MIN GOLD FLASH:0.03~0.1μm

仕様書(SPECIFICATION)	JACS-3285
第1版(ORIGINAL DATE)	4.Mar.2004
製図 DR.	
担当 CHK.	Y.KUROKI
査閲 APPD.	
承認 APPD.	H.AMEMIYA
尺度(SCALE)	5:1
シリーズ(SERIES)	DD1
名称(TITLE)	DD1B030HA1
質量(MASS)	
日本航空電子工業株式会社 JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.	
図面番号(DRAWING NO.)	SJ100602
版数(REV.)	3
SIZE	A2

一般公差(GENERAL TOLERANCE)

寸法(DIMENSION)	角度(ANGLES)
. ±	X° ±
.X ±	X°X '±
.XX ±	
.XXX±	

DOF-0-213E(03.08)

JAE-CONNECTOR.COM
Reference Only

JAE CONNECTOR DIV. PROPRIETARY.
COPYRIGHT (C) 2004, JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.